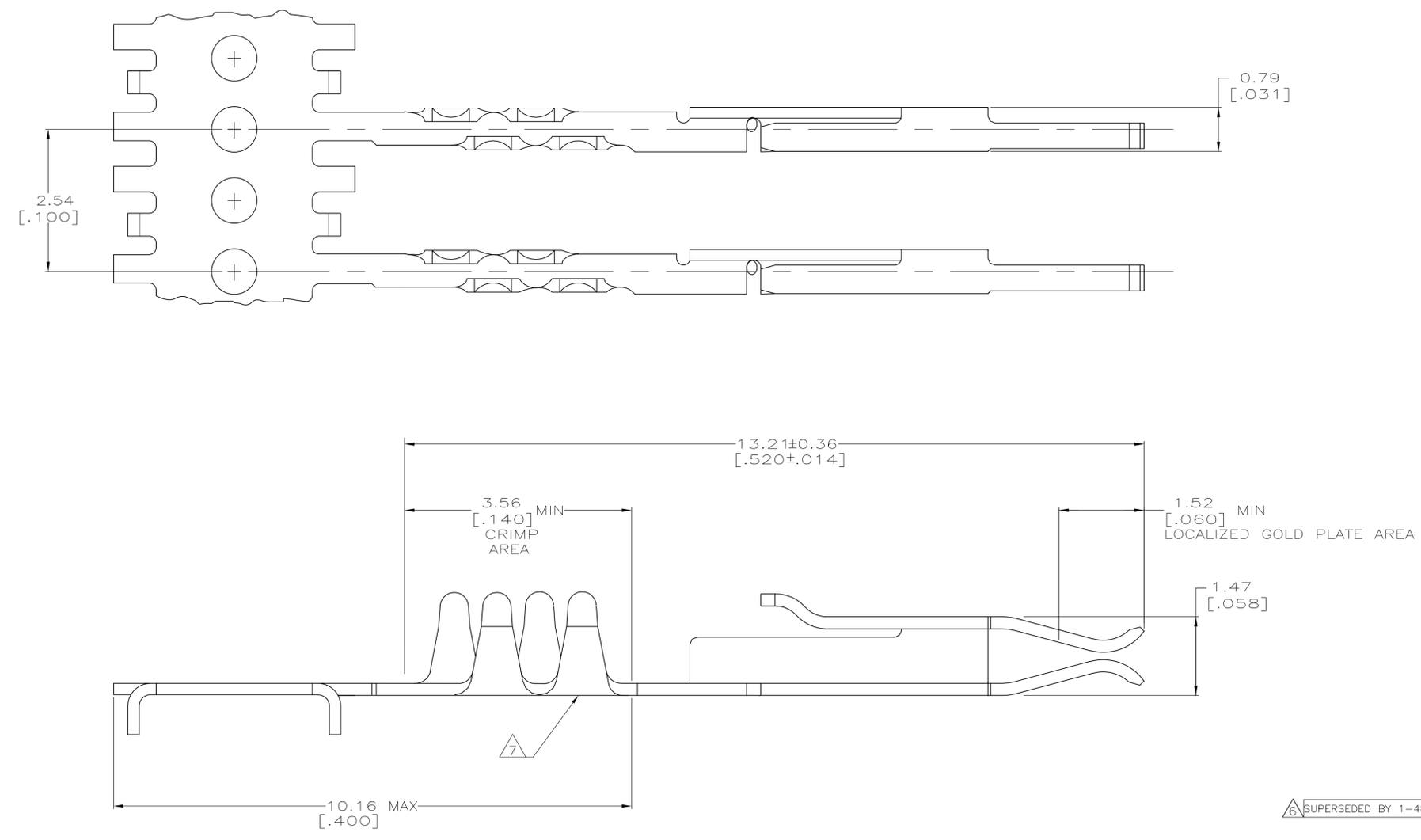
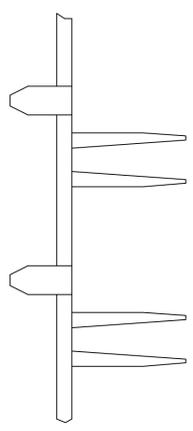


LOC		DIST		REVISIONS			
GP	00	REV	DATE	BY	CHK	APPV	
R	REVISED PER ECO-11-006941		28JUL2011	CJV	CWR		

- ⚠ 0.76μm[.000030] MIN GOLD ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.54μm[.000100] MIN TIN-LEAD ON CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27μm[.000050] MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT,
-OR-
GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, 0.76μm[.000030] MIN TOTAL THK ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.54μm[.000100] MIN TIN-LEAD ON CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27μm[.000050] MIN THK NICKEL UNDERPLATE ON ENTIRE CONTACT.
- ⚠ 0.38μm[.000015] MIN GOLD ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.54μm[.000100] MIN TIN-LEAD ON CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27μm[.000050] MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT,
-OR-
GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, 0.38μm[.000015] MIN TOTAL THK ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 2.54μm[.000100] MIN TIN-LEAD ON CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27μm[.000050] MIN THK NICKEL UNDERPLATE ON ENTIRE CONTACT.
- 3. ACCEPTS 0.38±0.03[.015±.001] SQUARE POST, 3.18-8.89[.125-.350] LONG.
- ⚠ 0.76μm[.000030] MIN GOLD ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH IN CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27μm[.000050] MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT,
-OR-
GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, 0.76μm[.000030] MIN TOTAL THK ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH IN CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27μm[.000050] MIN THK NICKEL UNDERPLATE ON ENTIRE CONTACT.
- ⚠ 0.38μm[.000015] MIN GOLD ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH IN CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27μm[.000050] MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT,
-OR-
GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL, 0.38μm[.000015] MIN TOTAL THK ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, GOLD FLASH IN CRIMP AREA, BOTH OVER 1.27μm[.000050] MIN THK NICKEL UNDERPLATE ON ENTIRE CONTACT.
- ⚠ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- ⚠ GOLD PLATING MAY OR MAY NOT BE PRESENT ON BOTTOM OF THE CRIMP BARREL.



7	5	1-487547-2
7	4	1-487547-1
2	4	487547-9
1	1	487547-1
FINISH		PART NUMBER

⚠ SUPERSEDED BY 1-487547-2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN L.SIPE 05/05/92	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK R.STONE 5-13-92	CONTACT, RECEPTACLE, .050 C/L, FFC	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD -	PRODUCT SPEC 108-16022	
0. PLC ± -	1. PLC ± -	NAME	APPLICATION SPEC 114-16008	
2. PLC ± 0.13 [0.005]	3. PLC ± 0.013 [0.0005]	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
4. PLC ± -	ANGLES ± -	114-16008	A1	00779
MATERIAL 0.216 [0.0085] THICK PHOSPHOR BRONZE	FINISH SEE TABLE	WEIGHT -	C=487547	
CUSTOMER DRAWING		SCALE 20:1	SHEET 1 OF 1	REV R

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9